证券代码:688521 证券简称:芯原股份

芯原微电子(上海)股份有限公司

2026 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,317,266,720.74	2.95	3,180,806,116.42	41.08
利润总额	-253,105,067.95	不适用	-850,069,281.34	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-257,124,171.19	不适用	-869,249,186.08	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-262,348,176.86	不适用	-884,198,044.36	不适用
经调整后归属于上市公司股东的净利润(注)	-149,312,469.03	不适用	-572,040,522.74	不适用
经调整后EBITDA(息税折旧及摊销前利润)(注)	-49,315,801.26	-191.65	-271,775,701.77	不适用
经营活动产生的现金流量净额	500,762,556.17	不适用	1,126,557,474.70	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.49	不适用	-1.65	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.49	不适用	-1.65	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-9.05	减少8.30个百分点	-28.14	减少14.96个百分点
研发投入合计	466,406,882.26	32.96	1,407,368,162.44	42.06
研发投入占营业收入的比例(%)	35.41	增加10.02个百分点	44.25	增加10.31个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,547,403,562.49	7,717,567,679.75		23.71
归属于上市公司股东的所有者权益	2,758,090,513.13	3,417,506,484.87		-19.30

注1:上表部分财务数据上年同期为负值,增减变动为“不适用”。

注2:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注3:EBITDA(息税折旧及摊销前利润)=净利润+财务费用利息支出+所得税费用+折旧+摊销。

经调整后归属于上市公司股东的净利润、经调整后EBITDA(息税折旧及摊销前利润)调整项目均主要包括:①报告期内股份支付费用;②报告期内公司收购事项产生的非经营性或非现金性费用。

1、公司在手订单及新签订单情况

截至2026年9月末,公司在手订单金额达到185.69亿元,较去年末提升265.90%,较二季度末进一步提升49.16%,且已连续12个季度保持高位。截至2026年9月末的在手订单中,量产服务业务订单超150亿元,量产服务业务的规模效应显著,订单的持续转化将为公司未来盈利能力逐步提升奠定坚实基础。截至2026年9月末的在手订单中,超过81%为数据处理应用领域订单且主要来自于AI ASIC。



图:公司近12个季度在手订单情况

公司技术能力业界领先,并持续获得全球优质客户的认可。2026年1月1日至2026年10月30日,公司新签订单合计171.74亿元,其中AI算力相关订单占比超83%,数据处理领域订单占比超87%。上述订单具备明确转化预期,但收入转化需要一定时间周期。其中,设计服务订单通常需9-12个月设计研发周期,期间逐步实现收入转化;量产服务业务订单受客户产品出货规划、合作晶圆厂产能排期等因素影响,从签约开始通常需6-18个月完整生产交付周期,期间逐步实现收入转化。

公司自2025年起新签订单爆发式增长,2025年全年新签订单59.60亿元,2026年1月1日至2026年10月30日的新签订单金额已达到2025年全年的2.88倍。依托于业界领先的技术能力与客户认可度,公司新签订单将继续保持良好态势。

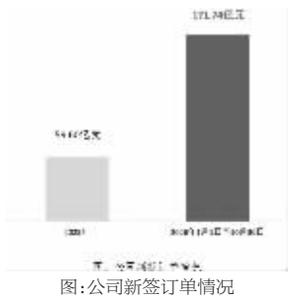


图:公司新签订单情况

2、公司2026年第三季度经营业绩分析

/公司2026年第三季度营业收入延续了第二季度环比增长的趋势,2026年第三季度实现营业收入13.17亿元,环比增长28.16%,在去年同期历史新高基础上继续增长,再创历史新高。



图:公司近期单季度营业收入变化情况

/从各类业务具体表现来看,公司2026年第三季度实现设计服务收入3.57亿元,环比增长127.48%;实现量产服务收入7.36亿元,环比增长5.78%;实现IP授权使用费收入1.90亿元,环比增长27.34%;实现IP特许权使用费收入0.34亿元,环比增长37.75%。

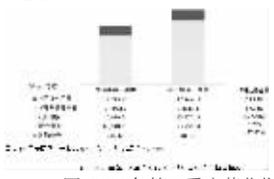


图:2026年第三季度营业收入(按业务划分)构成情况

公司2026年第三季度盈利能力环比进一步提升,公司经调整后EBITDA(息税折旧及摊销前利润)为-0.49亿元,环比收窄0.31亿元;公司经调整后归属于上市公司股东的净利润为-1.49亿元,环比收窄0.34亿元。

3、公司2026年前三季度经营业绩分析

/公司2026年前三季度实现营业收入31.81亿元,同比增长41.08%,其中芯片定制解决方案服务收入(包括设计服务收入、量产服务收入)同比增长55.35%,半导体IP授权服务收入(包括IP授权使用费收入、IP特许权使用费收入)同比基本持平。

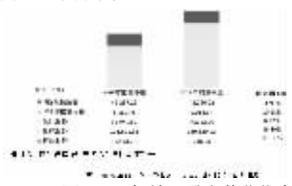


图:2026年前三季度营业收入(按业务划分)构成情况

2026年前三季度,公司实现境内销售收入23.01亿元,占营业收入比重为72.35%。2026年前三季度,公司来自系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商和车企等客户群体的收入为8.99亿元,占营业收入比重约三成。受下游市场需求带动,2026年前三季度公司来自数据处理领域的收入为13.84亿元,占营业收入比重为43.52%,占比同比提升10.38个百分点。



图:2026年前三季度营业收入(按应用领域划分)构成情况

2026年前三季度,公司半导体IP授权服务新增客户数量22家,截至报告期末累计半导体IP授权服务客户总数量近490家;芯片定制解决方案服务新增客户数量28家,截至报告期末累计芯片定制解决方案服务客户总数量近380家。

● 半导体IP授权服务

2026年前三季度,公司实现IP授权使用费收入4.83亿元,同比基本持平;实现IP特许权使用费收入0.90亿元,同比增长10.18%。

在芯原的核心处理器IP相关营业收入中,图形处理IP、神经网络处理IP和视频处理IP收入占比较高,这三类IP在2026年前三季度半导体IP授权服务收入(包括IP授权使用费收入、IP特许权使用费收入)中占比合计约60%,上述IP已获得国内外众多知名企业的广泛采用,在各应用领域发挥了重要作用。

● 芯片定制解决方案服务

2026年前三季度,公司实现芯片设计服务收入7.07亿元,同比增长6.97%,其中28nm及以下工艺节点收入占比97.39%,14nm及以下工艺节点收入占比70.90%,7nm及以下工艺节点收入占比55.32%。截至报告期末,公司在执行芯片设计项目110个,其中28nm及以下工艺节点的项目数量占比为63.64%,14nm及以下工艺节点的项目数量占比为34.55%,7nm及以下工艺节点的项目数量占比为26.36%。2026年前三季度,公司与AI算力相关的设计服务收入占比约为51%。

2026年前三季度,公司实现量产服务收入18.98亿元,同比增长86.80%,前三季度收入已超2025年全年收入水平。2026年前三季度,为公司贡献营业收入的量产出货芯片数量119款,均来自公司自身设计服务项目,另有65个芯片设计项目待量产。

4、盈利分析

(1)毛利及利润情况

2026年前三季度,公司实现综合毛利额(即毛利)9.60亿元,同比提升21.81%。公司2026年前三季度综合毛利率30.18%,较去年同期下降4.77个百分点,主要由于收入结构变化等因素导致。基于公司独特的商业模式,公司在提供芯片定制解决方案服务过程中,依托于公司拥有的SoC设计及验证、系统硬件设计、软件架构及开发、系统测试、项目管理等全流程人才储备,前期为客户提供芯片设计服务,后期根据协议约定完成量产服务。在量产服务中,公司仅需以相对固定的量产管理团队支持日益增长的量产项目,无需随量产服务规模增长线性扩充人员,体现出公司可规模化商业模式的特性。因此,综合毛利率并非评估公司盈利能力的唯一指标,虽然公司量产服务毛利率相对半导体IP授权服务较低,但量产服务产生的毛利大部分可贡献于净利润。

2026年前三季度,公司经调整后归属于上市公司股东的净利润为-5.72亿元;公司经调整后EBITDA(息税折旧及摊销前利润)为-2.72亿元。

(2)未来盈利展望

公司主营业务具备显著的规模效应与经营杠杆,收入规模的持续扩张可有效转化为盈利增量,带动公司盈利能力稳步提升。同时,公司依托成熟的研发团队与研发资源储备,持续加大AI研发工具投入,积极推动AI技术在研发全流程中的应用赋能,进一步提升研发产出效能,伴随订单转化节奏加快,研发资源可高效向客户项目倾斜,为业务规模扩张与盈利水平提升提供支撑。随着公司新签订单不断增长并持续转化为营业收入,公司独特商业模式下的规模效应与经营杠杆将逐步得以体现:

① 研发费用占收入比重合理下降

公司始终秉持“轻资产、高研发”的发展战略,坚持高研发投入以打造竞争壁垒,保证公司在半导体IP和芯片定制领域具有领先的芯片设计和技术研发实力。公司量产服务业务具备突出的规模化效应,量产服务仅需相对稳定的量产服务团队即可支撑不断扩大的业务体量,该业务产生的毛利绝大部分可直接转化为净利润;伴随量产服务业务订单持续落地、业务规模快速扩张,公司收入增速将高于研发费用增速,带动研发费用占收入比重呈合理下降态势:2026年第三季度经调整后(非经营性或非现金性费用除外,下同)研发费用占收入比重较第二季度环比下降约8个百分点,预计2026年下半年较2026年上半年环比、2026年全年较2025年全年同比,经调整后研发费用占收入比重都将保持下降趋势。该指标下滑并非缩减研发投入,而是业务规模放量带来的结果。

② 研发费用占毛利比重合理下降

公司持续多年对半导体IP技术进行布局和研发,在这个过程中,相关的研发成本通常被费用化。随着高毛利率的半导体IP授权业务、可规模化量产服务业务持续放量,公司毛利将同步提升,毛利增速将高于研发费用增速,公司经调整后研发费用占毛利比重正在合理下降:2026年第三季度经调整后研发费用占毛利比重较第二季度环比下降约18个百分点;预计2026年下半年较2026年上半年环比、2026年全年较2025年全年同比,经调整后研发费用占毛利比重都将保持下降趋势,充分印证公司盈利转化效率持续改善。

③ 未来盈利展望

随着公司独特商业模式下的规模效应与经营杠杆将逐步体现,公司盈利能力预计将稳步提升:公司预计2026年下半年实现经调整(非经营性或非现金性费用除外)后EBITDA(息税折旧及摊销前利润)转正,2027年实现全年经调整(非经营性或非现金性费用除外)后归属于上市公司股东的净利润转正。

上述经营目标是公司基于所属行业、公司的发展现状及趋势所做出的判断,可能受到宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多重因素影响,请广大投资者理性投资,注意风险。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-14,109.72	-15,186.39	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	14,833,680.93	42,478,857.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-6,269,339.94	-19,315,772.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	122,750.00	368,250.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-494,962.05	-15,261.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,964,012.95	8,662,029.60	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	5,224,005.67	14,948,858.28	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入-年初至报告期末	41.08	详见“一、主要财务数据”之“(一)主要会计数据和财务指标”之“1、公司在手订单及新签订单情况”、“2、公司2026年第三季度经营业绩分析”、“3、公司2026年前三季度经营业绩分析”及“4、盈利分析”
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	不适用	
经调整后归属于上市公司股东的净利润-本报告期	不适用	
经调整后归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	不适用	
经调整后EBITDA(息税折旧及摊销前利润)-本报告期	-191.65	
经调整后EBITDA(息税折旧及摊销前利润)-年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	不适用	受益于销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加,本报告期及年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额上升。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)-本报告期	不适用	详见“一、主要财务数据”之“(一)主要会计数据和财务指标”之“1、公司在手订单及新签订单情况”、“2、公司2026年第三季度经营业绩分析”、“3、公司2026年前三季度经营业绩分析”及“4、盈利分析”
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)-本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	不适用	
研发投入合计-本报告期	32.96	详见“一、主要财务数据”之“(一)主要会计数据和财务指标”之“4、盈利分析”
研发投入合计-年初至报告期末	42.06	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,114			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
VeriSilicon Limited	境外法人	59,907,001	11.280999	0	0	无	0
富策控股有限公司	境外法人	34,454,307	6.561304	0	0	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	26,296,741	4.999996	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	14,316,217	2.722153	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	10,365,979	1.971036	0	0	无	0
嘉兴时兴创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	9,588,709	1.822342	0	0	无	0
DAI, WAYNE WEI-MING	境外自然人	8,742,507	1.662341	0	0	无	0
嘉兴尊橙创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,923,172	1.506549	0	0	无	0
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,973,548	1.325983	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,490,506	1.234135	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				股份种类		数量	
VeriSilicon Limited	59,907,001			人民币普通股		59,907,001	
富策控股有限公司	34,454,307			人民币普通股		34,454,307	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	26,296,741			人民币普通股		26,296,741	
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	14,316,217			人民币普通股		14,316,217	
香港中央结算有限公司	10,365,979			人民币普通股		10,365,979	
嘉兴时兴创业投资合伙企业(有限合伙)	9,588,709			人民币普通股		9,588,709	
DAI, WAYNE WEI-MING	8,742,507			人民币普通股		8,742,507	
嘉兴尊橙创业投资合伙企业(有限合伙)	7,923,172			人民币普通股		7,923,172	
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	6,973,548			人民币普通股		6,973,548	
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	6,490,506			人民币普通股		6,490,506	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、嘉兴时兴创业投资合伙企业(有限合伙)和嘉兴尊橙创业投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动人;2、VeriSilicon Limited与DAI, WAYNE WEI-MING构成一致行动人;3、未知上述其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:芯原微电子(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,722,609,674.17	2,007,513,935.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,033,062,272.39	923,813,268.56
衍生金融资产		
应收票据	0.00	5,825,164.95
应收账款	1,079,230,733.98	1,202,723,032.12
应收款项融资		
预付款项	1,032,173,467.96	467,228,533.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,730,429.96	2,962,062.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	909,539,848.38	497,982,733.57
其中:数据资源		
合同资产	376,566,597.30	353,328,001.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	253,385,881.42	224,758,317.40
流动资产合计	6,408,288,806.56	5,686,135,069.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,541,996.62	1,147,548.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	189,787,690.06	232,483,651.33
投资性房地产		
固定资产	750,850,291.84	711,517,567.22
在建工程	180,542.48	789,638.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	106,647,990.95	74,742,039.12
无形资产	1,292,043,382.27	561,756,088.29
其中:数据资源		
开发支出	0.00	36,035,385.43
其中:数据资源		
商誉	604,803,798.22	177,706,875.93
长期待摊费用	27,068,275.76	29,897,884.59
递延所得税资产		
其他非流动资产	166,190,778.73	205,347,944.25
非流动资产合计	3,139,114,746.93	2,031,422,609.95
资产总计	9,547,403,562.49	7,717,567,679.75
流动负债:		
短期借款	143,719,258.30	0.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	332,738,061.71	325,871,180.57
预收款项		
合同负债	3,515,949,393.49	1,258,496,354.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	196,543,432.72	200,821,014.04
应交税费	42,861,662.18	51,795,370.44
其他应付款	112,646,099.07	74,821,856.83
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	811,739,887.18	563,152,361.60
其他流动负债	12,591,213.31	61,735,275.67
流动负债合计	5,168,788,007.96	2,526,693,415.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	866,627,965.17	1,124,313,368.07
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	59,115,230.05	39,651,622.64
长期应付款	90,581,846.18	29,392,798.49
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	604,200,000.00	570,000,000.00
非流动负债合计	1,620,525,031.40	1,773,357,779.20
负债合计	6,789,313,039.36	4,300,051,194.88
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	525,915,273.00	525,868,273.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,131,006,833.32	5,910,988,929.57
减:库存股	24,836,121.01	24,836,121.01
其他综合收益	-60,594,907.03	-50,354,217.62
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-3,813,399,585.15	-2,944,150,379.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,758,090,513.13	3,417,506,484.87
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,758,090,513.13	3,417,506,484.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,547,403,562.49	7,717,567,679.75

公司负责人:Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民) 主管会计工作负责人:赵春蓉 会计机构负责人:沙乐

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:芯原微电子(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,180,806,116.42	2,254,536,764.72
其中:营业收入	3,180,806,116.42	2,254,536,764.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,005,255,563.58	2,650,174,560.08
其中:营业成本	2,220,872,334.06	1,466,499,582.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,196,040.08	6,460,297.85
销售费用	128,682,938.77	94,325,018.48
管理费用	201,029,334.75	91,041,290.59
研发费用	1,339,162,716.21	967,578,092.73
财务费用	108,322,199.77	34,270,277.44
其中:利息费用	68,882,280.73	31,324,635.14
利息收入	6,034,144.85	9,703,030.94
加:其他收益	37,386,880.71	34,123,087.74
投资收益(损失以“-”号填列)	13,937,206.62	3,203,954.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-193,907.75	-401,466.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-33,446,946.44	40,742,437.27
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-28,671,606.50	-9,448,690.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-14,784,930.42	-2,388,038.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-15,186.39	3,671.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-850,044,019.58	-329,401,372.11
加:营业外收入	564,894.36	630,036.07
减:营业外支出	589,156.12	36,271.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-850,069,281.34	-328,806,608.03
减:所得税费用	19,180,904.74	17,893,048.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-869,249,186.08	-346,699,657.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-869,249,186.08	-346,699,657.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-869,249,186.08	-346,699,657.97
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-10,240,689.41	54,149.41
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-10,240,689.41	54,149.41
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-10,240,689.41	54,149.41
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-879,489,875.49	-346,645,508.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-879,489,875.49	-346,645,508.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-1.65	-0.68
(二)稀释每股收益(元/股)	-1.65	-0.68

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民) 主管会计工作负责人:赵春蓉 会计机构负责人:沙乐

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:芯原微电子(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,758,687,165.94	2,317,926,458.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收到的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,978,111.58	615,419.13
收到其他与经营活动有关的现金	48,885,289.66	33,457,597.10
经营活动现金流入小计	5,824,550,567.18	2,351,999,475.12
购买商品、接受劳务支付的现金	3,012,670,761.97	1,411,506,685.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,374,783,846.86	1,072,584,109.49
支付的各项税费	61,455,459.02	60,743,164.86
支付其他与经营活动有关的现金	249,083,022.63	198,268,577.64
经营活动现金流出小计	4,697,993,092.48	2,743,102,536.36
经营活动产生的现金流量净额	1,126,557,474.70	-391,103,061.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,131,174.37	3,685,421.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,186.39	3,671.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,177,000,000.00	2,960,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,191,146,360.76	2,963,689,092.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,302,606.89	203,433,827.03
投资支付的现金	12,300,000.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	883,629,330.92	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,329,000,000.00	3,633,000,000.00
投资活动现金流出小计	7,364,231,937.81	3,836,433,827.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,173,085,576.85	-872,744,734.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,196,210.00	1,826,031,444.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	348,540,000.00	357,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	350,736,210.00	2,183,531,444.73
偿还债务支付的现金	451,917,545.80	259,096,167.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	148,959,001.56	109,763,779.13
筹资活动现金流出小计	600,876,547.36	368,859,946.70
筹资活动产生的现金流量净额	-250,140,337.36	1,814,671,498.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,486,573.55	-2,504,444.83
五、现金及现金等价物净增加额	-309,155,013.06	548,319,257.83
加:期初现金及现金等价物余额	2,006,424,465.77	642,835,328.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,697,269,452.71	1,191,154,585.88

公司负责人:Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民) 主管会计工作负责人:赵春蓉 会计机构负责人:沙乐

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

芯原微电子(上海)股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:688521 证券简称:芯原股份 公告编号:2026-064

芯原微电子(上海)股份有限公司
关于首次回购股份暨回购股份方案实施完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2026/10/30
回购方案实施期限	2026年10月28日-2027年10月27日
预计回购金额	2,500.00万元-3,000.00万元
回购价格上限	200元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	290,451股
实际回购股数占总股本比例	0.0552%
实际回购金额	28,702,368.11元
实际回购价格区间	98.23元/股-99.00元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月28日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公